

# JET- ELECTRONIC ADHESIVES

Grado	Materiales	Viscosidad @25°C	Dureza Short D	Elongación	Curado	Fuerza Tensil	Aplicación
5710	Metales, Plásticos	17,000 cps	45D	90%	UV, Visible o Calor	1,000psi	Encapsulante de alta viscosidad para aplicaciones de precisión en áreas específicas de ensamblés electrónicos, aplicaciones de gota al final de la masa, etc.
5719	Metales, Plásticos	600 cps	55D	72%	UV, Visible o Calor	750 psi	Específicamente diseñado para "potting" Adherencia suave para conectores, switches térmicos a prueba de tolerancia.
5725	Metales, Cerámica, Epóxicos con refuerzo de vidrio	150 cps	85D	12%	UV, Visible o Calor	Transparente	Capa conformada, fuerte, brillante con excelente adhesión a una amplia variedad de tableros (boards) y máscaras. Curado Rápido.